

MD-DCS BO modulo, 3x MTPD

per pannelli modulari MD-DCS



Descrizione

Piastra frontale in policarbonato (PC) con adattatori.

Applicazione

I moduli MD-DCS MTP[®] sono adatti a tutte le applicazioni ad alta densità e ad alte prestazioni con segnali duplex, in particolare nell'ambiente dei data center.

Trovano applicazione modulare negli slot dei pannelli modulari MD-DCS (19"/1U) in cui possono essere inseriti dalla parte anteriore.

Vengono utilizzati per accettare cavi dorsali MTP preassemblati.

Con questi moduli si possono ottenere densità di confezionamento fino a 288 fibre su 1U.

Proprietà generali

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Capacità di accettazione | 72 fibres (MTP ₁₂) |
| Sistema | MD-DCS |

Proprietà meccaniche

| | |
|-------------------------------------|--|
| Adattatore, lato anteriore | 3 x MTPD, nero, Type A (key up/key down) |
| Tipo di adattatore, lato anteriore | Type A (key up/key down) |
| Adapter material, front side | Polythermide |
| Dust protection, front side | sì |
| Laser protection, front side | no |
| Dust/Laser protection, front side | Tappo antipolvere |
| Materiale manicotto, lato anteriore | Polyphenylene sulfide resin |

Ambito di consegna

Piastra frontale a scatto, dotata di 3 adattatori MTPD con manicotti in ceramica sulla parte anteriore.

Standards

Standard MTP (IEC)

IEC 61754-7, IEC 61755-3-31, IEC 61755-3-32

Versioni

| Codice art. | Prodotto | Peso [kg] | Unità di imballaggio | GTIN / EAN |
|-------------|---------------------------|-----------|----------------------|----------------|
| 476110 | MD-DCS BO modulo, 3x MTPD | 0,05 kg | 1 pc. | 40393910216271 |

MTP® e MTP Elite® sono marchi registrati di US Conec.

